

No.129	<a href="#">日ASEAN科学技術・イノベーション協働連携事業 (NEXUS)日本-ベトナム共同公募「半導体」</a>	
機関名	<a href="#">国立研究開発法人科学技術振興機構</a>	
募集締切 (公募機関)	2025年2月14日(金) 正午(日本時間)	
学内締切日	研究推進部 事前連絡締切日	2025年1月31日(金)
	原議書提出締切日	2025年2月7日(金)
応募方法	e-Radによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、e-Radへの応募情報の入力はいずれも各申請者が行ってください	
所属研究機関の 承認(e-Rad)	不要	
研究推進部 事前了解 (原議書の回付)	必要	
概要	公募分野・サブトピック 半導体 1. 設計 2. 材料	

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い致します。

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。